



ディスクリート半導体のプロセス開発エンジニア（パワーデバイスのプロセスインテグレーション）

東芝デバイス ストレージ株式会社での募集です。 プロセスエンジニア（半導体）の...

Job Information

Recruiter

JAC Recruitment Co., Ltd.

Hiring Company

東芝デバイス ストレージ株式会社

Job ID

1467579

Industry

Electronics, Semiconductor

Job Type

Permanent Full-time

Location

Ishikawa Prefecture

Salary

4.5 million yen ~ 10 million yen

Work Hours

08:30 ~ 17:15

Holidays

【有給休暇】入社7ヶ月目には最低10日以上 ※初年度は入社月によって変動。半日取得可、最大24日付与、繰越制度あり。【休日】...

Refreshed

May 24th, 2024 04:00

General Requirements

Career Level

Mid Career

Minimum English Level

Daily Conversation

Minimum Japanese Level

Native

Minimum Education Level

Bachelor's Degree

Visa Status

Permission to work in Japan required

Job Description

【求人No NJB2071701】

■業務内容

ディスクリート半導体（特にパワーデバイス）に関する、
・シリコンパワーデバイスのプロセスインテグレーション
・評価分析
・プロセスシミュレーション（TCAD）に関する業務

■参考リンク

・スペシャルインタビュー～あなたのキャリアが世界を変える～

https://toshiba.semicon-storage.com/jp/company/recruit/work/message_special.html

・パワー半導体技術広告

<https://www.youtube.com/watch?v=11SWvEWe4lQ>

Required Skills

【必須】 ・プロセス技術開発、生産技術、歩留改善、量産立ち上げいずれかのご経験がある方 【尚可】 ・半導体のプロセス・インテグレーション開発に従事された経験がある方 ・半導体のデバイス開発に従事された経験がある方 ・欠陥検査装置の経験または知識がある方 ・TCADシミュレーションに関する知識がある方 ※上記、必須・尚可要件はスタッフ～課長クラス共通の要件となります。

Company Description

ディスクリート半導体、システムLSI、HDD及び関連製品の開発・生産・販売事業並びにその関連事業